

## **CIBF2016: 12° China International Battery Fair**

Shenzhen Convention & Exhibition Center, 24-26 maggio 2016



**Il 24 maggio 2016, allo Shenzhen Convention & Exhibition Center è stata presentata la 12° China International Battery Fair (CIBF2016). Oltre a essere la più grande fiera del mondo nel settore delle batterie, la CIBF è il primo marchio registrato dell'esposizione e della conferenza del settore, detenuto dalla China Industrial Association of Power Sources. CIBF2016 ha coperto un'area di 82.500m<sup>2</sup>, con 4.000 stand, e ha richiamato più di 1135 delegati e 40.000 visitatori da oltre 50 paesi e regioni.**

Telsonic ha presentato alla fiera tre prodotti importanti, la tecnologia brevettata di saldatura torsionale all'avanguardia TSP 750E; una nuova versione del comprovato sistema di saldatura Telso@Splice per i filamenti dei cavi, il TS3 con alimentazione da 3,6kW, e la sistema di saldatura dei metalli MPX da 3,6 kW. Poiché il tema principale erano le batterie, molti visitatori hanno mostrato interesse per il sistema di saldatura dei metalli MPX.

Con la partecipazione a CIBF, Telsonic ha dimostrato la propria competenza nelle applicazioni per batterie, prodotti di qualità eccezionale e un team professionale. I visitatori sono rimasti impressionati. Abbiamo avuto l'opportunità non soltanto di incontrare i principali clienti già acquisiti, ma anche di creare legami con i potenziali. La partecipazione a CIBF 2016 è stata un grande successo per Telsonic.

Autore: Ricky Lai, General Manager TELSONIC China